

光电耦合器

1. 概述

SL214N 是一款由发光二极管和光电晶体管组成的四通道光电耦合器。引脚封装（SSOP16）。

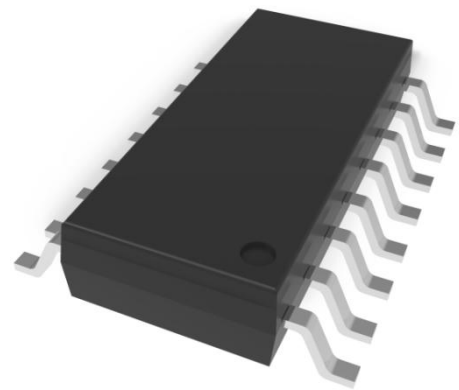
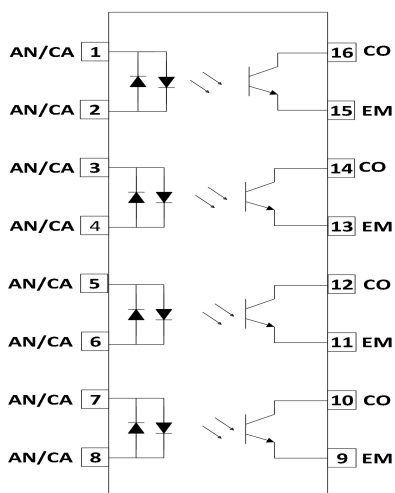
2. 特性

- 电流转换比(CTR)范围: $\geq 20\%$
- 输入-输出隔离电压 (Viso=3750 V rms)
- 集电极-发射极击穿电压 $BV_{CEO} \geq 80V$
- 爬电距离 $\geq 5mm$
- 外部电气间隙 $\geq 5mm$
- DTI $\geq 0.3mm$

3. 应用

- 开关电源，智能电表
- 工业控制，测量仪器
- 办公设备，比如复印机
- 家用电器，比如空调、风扇、热水器等

4. 结构原理图和封装



5. 极限参数(Ta=25°C)

参数		符号	额定值	单位
发射端	正向电流	I_F	± 50	mA
	功耗	P_D	70	mW
	额定值降低因子(在 $T_a = 100^\circ\text{C}$ 以上)	P_{DD}	2.9	mW/ $^\circ\text{C}$
	热阻(结-环境)	R_{thJ-A}	325	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	热阻(结-壳)	R_{thJ-C}	200	$^\circ\text{C}/\text{W}$
接收端	集电极功耗	P_C	150	mW
	集电极电流	I_C	50	mA
	集电极-发射极电压	V_{CEO}	80	V
	发射极-集电极电压	V_{ECO}	7	V
总功耗		P_{tot}	500	mW
输入输出瞬时耐受电压		V_{iso}	3750	V _{rms}
工作温度		T_{opr}	-55~+100	$^\circ\text{C}$
存储温度		T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$
焊接温度		T_{sol}	260	$^\circ\text{C}$

6. 产品特性参数 (Ta=25°C)

参数		符号	条件	最小	典型	最大	单位
发射端	正向电压	V_F	$I_F = \pm 20\text{mA}$	-	1.2	1.4	V
	终端电容	C_t	$V=0, f=1\text{kHz}$	-	30	250	pF
接收端	集电极暗电流	I_{CEO}	$I_F=0\text{mA}, V_{CE}=20\text{V}$	-	-	100	nA
	集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=0.1\text{mA}, I_F=0$	80	-	-	V
	发射极-集电极击穿电压	BV_{ECO}	$I_E=10\mu\text{A}, I_F=0$	7	-	-	V
传输特性	电流转换比	CTR^*	$I_F = \pm 1\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	20	-	300	%
	集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_F = \pm 20\text{mA}, I_C=1\text{mA}$	-	0.1	0.2	V
	隔离电阻	R_{iso}	DC500V, 40~60%R.H.	5×10^{10}	10^{11}	-	Ω
	隔离电容	C_f	$V=0, f=1\text{MHz}$	-	0.6	1.0	pF
	截止频率	F_c	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega, -3\text{dB}$	-	80	-	kHz
	上升时间	T_r	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	-	-	18	μs
	下降时间	T_f	$V_{CE}=2\text{V}, I_C=2\text{mA}, R_L=100\Omega$	-	-	18	μs

* $CTR = I_C / I_F \times 100\%$

7. 典型光电特性曲线

图 1. 测试线路图

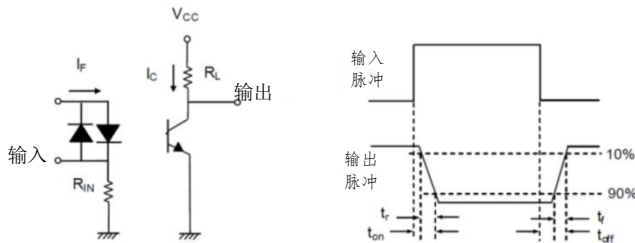


图 2. 相对电流转换比 vs 正向电流曲线图

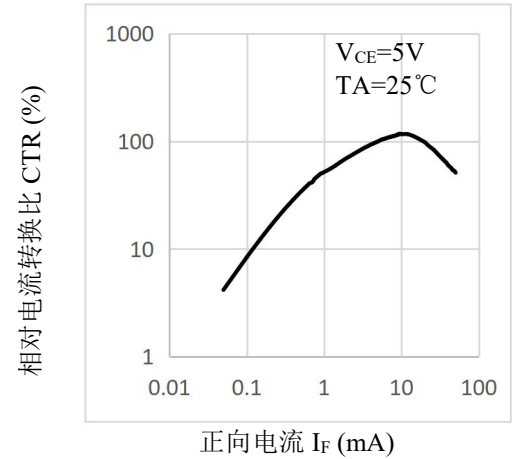


图 3. 正向电流 vs 正向电压曲线图

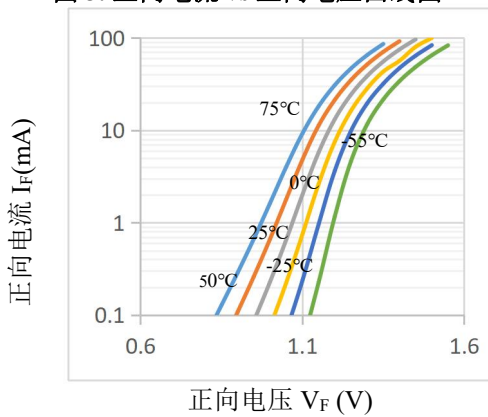


图 4. 集电极电流 vs 集-发电压曲线图

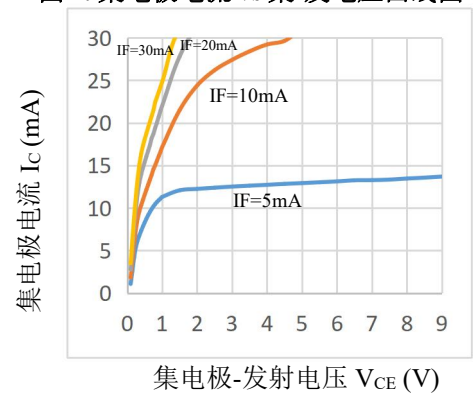


图 5. 相对电流转换比 vs 环境温度曲线图

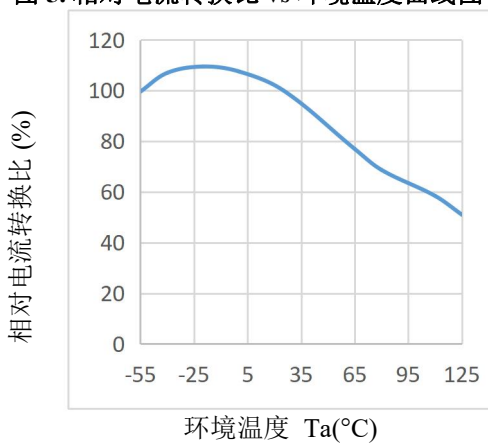


图 6. 饱和压降 vs 环境温度曲线图

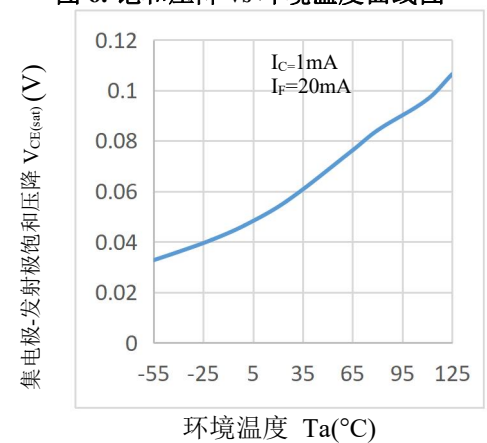


图 7. 集电极暗电流 vs 环境温度曲线图

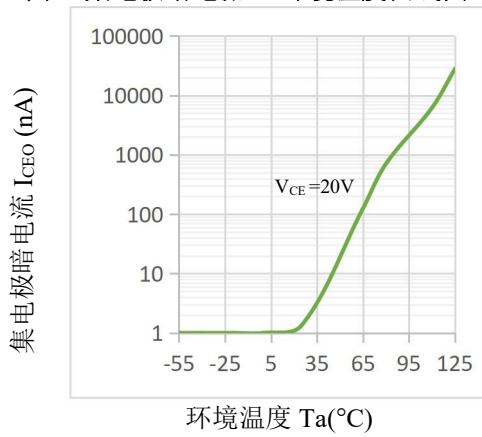


图 8. 响应时间 vs 负载电阻曲线图

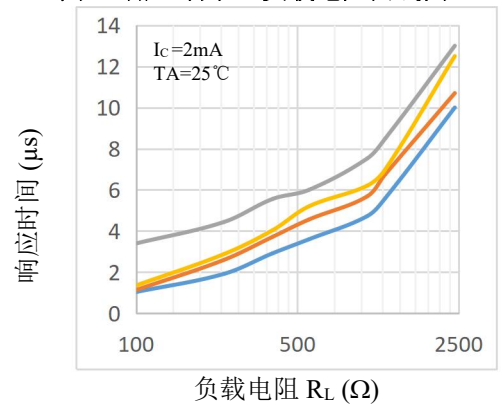


图 9. 频率响应曲线图

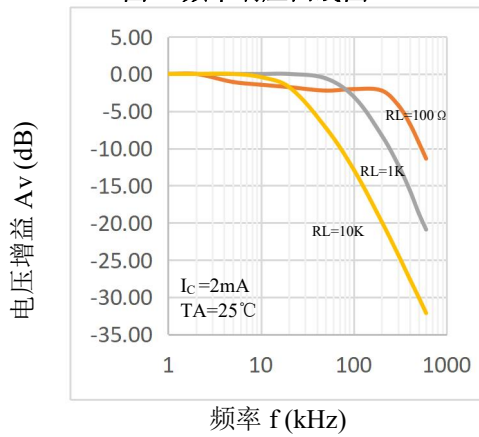
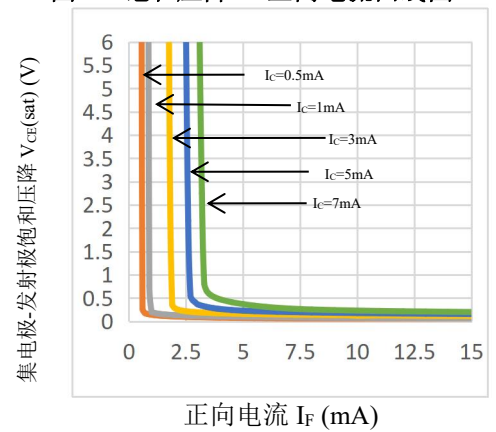
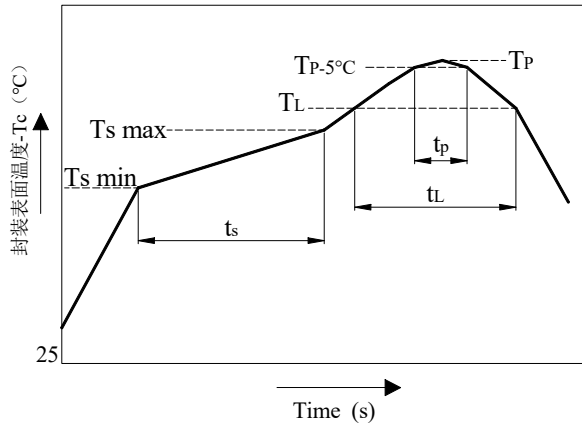


图 10. 饱和压降 vs 正向电流曲线图



8. 回流焊温度曲线图



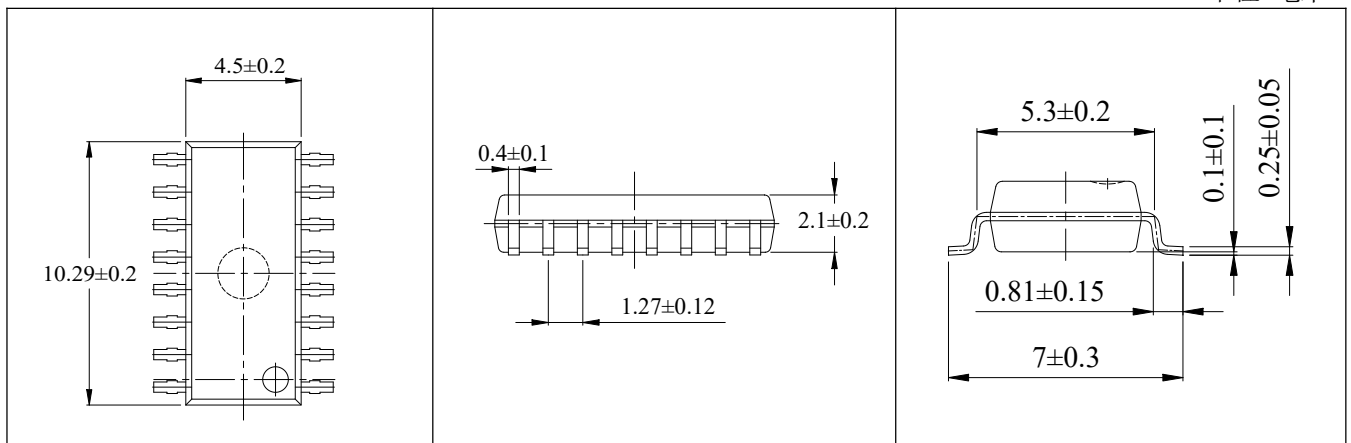
	符号	最小值	最大值	单位
预热温度	Ts	150	200	°C
预热时间	ts	60	120	s
升温速率			3	°C/s
液相线温度	T _L	217		°C
时间高于 T _L	t _L	60	150	s
峰值温度	T _p		260	°C
T _c 在 (T _p -5) 和 T _p 之间的时间	t _p		30	s
降温速率			6	°C/s

- 注：1. 建议在所示的温度和时间条件下进行回流焊，最多不能超过三次；
 2. 手工烙铁焊接
 A. 手工烙铁焊仅用于产品返修或样品测试；
 B. 手工烙铁焊要求：温度 $360^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，时间 $\leq 3\text{s}$

9. 外形尺寸

SSOP-16

单位: 毫米



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Photodiode Output Optocouplers](#) category:

Click to view products by [SLKORMICRO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[TLP590B\(C,F\)](#) [TLP7820\(A-LF4.E\(O](#) [LTV-244-GB-G](#) [LTV2301GB-V-G](#) [EL816S1\(C\)\(TU\)](#) [EL817S1\(C\)\(TU\)-VG](#) [GX357NC](#) [PC817B](#)
[PC817C](#) [LTV-341W-TA1-H](#) [LTV-176G](#) [LTV-1003-TP1-G](#) [LTV-247-G-RT](#) [PC817B-MS](#) [FOC-817C-F](#) [CYPS2501-1\(K\)](#)
[CYTLP2362\(TPD2\)](#) [OR-3H7C-TP-G-\(GK\)](#) [ORPC-817MC-F](#) [ORPC-817D-C](#) [ORPC-817SB-TP-F](#) [PS2801C-4-F3-A/M](#) [PC817B](#)
[TLP183\(YH-TPL,E\(T](#) [TLP183\(GRH-TPL,E\(T](#) [TLP183\(TPL,E\(T](#) [TLP291\(BL-TP,SE\(T](#) [TLP184\(V4GBTL,SE\(T](#) [TLP785\(BLL-TP6,F\(C](#)
[TLP293\(GRH-TPL,E\(T](#) [TLP383\(D4GL-TR,E](#) [TLP185\(BLL-TL,SE\(T](#) [TLP2309\(TPL,E\(O](#) [TLP785\(BL-TP6,F\(C](#) [TLP185\(GRL-TL,SE\(T](#)
[TLP785\(GR-TP6,F\(C](#) [TLP183\(BL-TPL,E\(T](#) [TLP2398\(TPL,E\(T](#) [TLP127GB-S](#) [LTV-354T-A\(UMW\)](#) [6N136S\(UMW\)](#) [PC817B-S](#) [FOC-817C](#)
[EL1018](#) [IS3H7A](#) [IS121GB](#) [IS2701-1BL](#) [IS180](#) [IS2805-1](#) [ISP281B](#)